

・HCP線

以軟鋼線（JIS-G-3505）為中心材、外圍鍍上一層厚銅導電率 30%、因中心為鋼線質硬不易被彎曲、最適合用於電子部品之導線。

・磷青銅線(PBW) (JIS-C-5191)

與線的發條性出色、與對疲勞性、鍍金也好性、彎曲等的加工性。(導電率 14%)

・硬銅線 (HFR) (JIS-C-1100)

電氣、與熱度的導電性出色 (導電率 100%)。與轉位性・耐蝕性出色。